

1. 무전해 도금(electroless plating)에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

-<보기>

- ㄱ. 기관 물질의 표면에서 환원제의 산화 반응과 금속의 환원 석출 반응을 동시에 일으켜 금속의 미립자를 석출시킨다.
- ㄴ. 전기 전도체의 표면에만 도금이 가능하다.
- ㄷ. 복잡한 형상 또는 분말상의 재료 표면에도 균일한 도금이 가능하다.
- ㄹ. 도금층이 치밀한 특징이 있다.

- ① $\neg$, $\exists$
② $\neg$, $\forall$
③ $\neg$, $\exists$, $\forall$
④ $\neg$, $\forall$, $\exists$

2. <보기>의 설명에 해당하는 고분자의 라디칼 중합 공정으로 옳은 것은?

-〈보기〉

용매 또는 분산매를 사용하지 않고 단량체와 개시제만을 혼합하여 중합시키는 방법이다. 조성과 장치가 간단하고 제품에 불순물이 적다는 장점이 있다. 반면, 내부의 중합열이 잘 제거되지 않아 부분적으로 과열되거나, 자동 촉진 효과(autoacceleration)에 의해 반응이 폭주하여 반응의 선택성이 떨어진다.

- ① 유화 중합(emulsion polymerization)
- ② 용액 중합(solution polymerization)
- ③ 현탁 중합(suspension polymerization)
- ④ 괴상 중합(bulk polymerization)

3. <보기>에 나타난 표준 환원 전위에 따라 산화력이 큰 순서대로 나열된 것은?

-〈보기〉

- | | |
|--|---------------------------|
| ⌋. $\text{F}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{F}^-$ | $E^\circ = +2.87\text{V}$ |
| ⌋. $\text{MnO}_4^- + \text{e}^- \rightarrow \text{MnO}_4^{2-}$ | $E^\circ = +0.56\text{V}$ |
| ⌋. $\text{Cr}^{3+} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Cr}$ | $E^\circ = -0.73\text{V}$ |
| ⌋. $\text{Au}^{3+} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Au}$ | $E^\circ = +1.50\text{V}$ |

- ① ㄱ > ㄴ > ㄷ > ㄹ
② ㄷ > ㄹ > ㄴ > ㄱ
③ ㄴ > ㄱ > ㄷ > ㄹ
④ ㄹ > ㄷ > ㄱ > ㄴ

4. 유화(emulsification)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 미세 유화된 액체는 원래의 상태와 동일한 특성을 갖는다.
- ② 유화된 혼합물인 에멀전(emulsion)은 열역학적으로 안정하며 대표적인 예로 우유와 버터가 있다.
- ③ 에멀전을 용액으로 만들기 위해 계면활성제를 유화제로 사용한다.
- ④ 유화란 한 액체가 미세한 입자형태로 다른 액체에 분산된 상태를 말한다.

5. 전이금속 촉매를 이용한 상업화 공정 중 <보기>가 설명하는 것은?

—〈보기〉

에틸렌을 산화시켜 아세트알데히드를 합성하는 반응으로, 1959년에 상업화되었으며 촉매로는 PdCl_2 와 CuCl_2 가 사용된다.

- ① 메탄올의 카보닐화 반응공정
- ② 비닐 아세테이트 합성공정
- ③ Wacker 공정
- ④ 옥소공정

6. 정팔면체 착물(MA_3B_3)의 기하이성질체와 광학이성질체
총 수는?

- ① 2 ② 4
③ 5 ④ 6

7. sp 와 sp^2 혼성궤도함수를 모두 가지고 있는 탄소화합물에 해당하는 것은?

- ① $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ ② $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_3$
③ $\text{H}_2\text{C}=\text{C}=\text{CH}_2$ ④ $\text{H}_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$

8. S_N2 친핵성 치환 반응에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① Br^- 가 I^- 보다 좋은 이탈기이다.
- ② 활성화 에너지가 증가하면 반응속도가 빨라진다.
- ③ 극성 양성자성 용매에서는 친핵체 음이온의 주기가 커질수록 친핵성이 감소한다.
- ④ 극성 비양성자성 용매는 가장 좋은 용매이다.

9. 열분해(thermal cracking)에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

—〈보기〉

- ㄱ. 석유 탄화수소를 열적으로 분해하여 보다 분자량이 작은 분자로 전환시키는 공정을 열분해라 한다.
- ㄴ. 열분해 반응은 라디칼(radical)의 생성 및 반응에 의해 일어난다.
- ㄷ. 결합의 절단은 삼차 탄소 라디칼이 생성되는 절단이 가장 일어나기 어렵고, 일차 탄소 라디칼이 생성되는 절단이 가장 일어나기 쉽다.
- ㄹ. 열분해 반응의 주된 생성물은 올레핀(olefin)이다.

- ① $\neg, \perp$
② $\neg, \perp, \sqsubset$
③ $\neg, \perp, \exists$
④ $\perp, \sqsubset, \exists$

10. p형 반도체를 구성하는 조성으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① Si에 Al을 혼입 ② Si에 P을 혼입
③ Si에 Ga을 혼입 ④ Si에 In을 혼입

11. 질산의 성질과 용도에 관한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 질산은 갈색의 액체로서 물과 임의의 비율로 혼합되고, 강산이면서 강력한 산화제이다.
- ② 산으로서 암모니아와 반응하여 질산암모늄을 생성하는데, 이것은 비료나 폭약의 원료가 된다.
- ③ 묽은 질산은 50~90% 수용액을 말한다.
- ④ 질산으로부터 만들어지는 질산나트륨은 염료나 로켓 연료로 사용된다.

12. <보기>에서 설명하는 도료로 가장 옳은 것은?

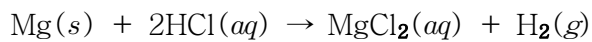
<보기>

- 용제를 사용하지 않는 새로운 형의 도료이다.
- 에폭시수지, 아크릴수지 등의 열경화성 수지가 사용된다.
- 90~120℃에서 용융 혼련(混練)시킨 후 냉각 분쇄시켜 제조한다.
- 도료의 회수, 재사용이 가능하다.

- ① 분체도료
- ② 주정도료
- ③ 유정도료
- ④ 수성도료

13. <보기>의 반응에서 산화제로 작용하는 것은?

<보기>



- ① Mg^{2+}
- ② H^+
- ③ Cl^-
- ④ H_2

14. 고정발생원에서 배출하는 배연 NO_x 제거기술 중 습식법에 해당하는 것은?

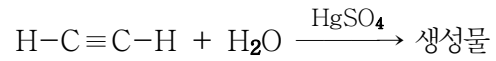
- ① 산화흡수환원
- ② 전자선조사법
- ③ 선택법
- ④ 흡착법

15. 화학기상증착(CVD)의 장점 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 여러 가지의 화합물 박막의 조성조절이 용이하다.
- ② 증착된 물질이 매우 낮은 운동에너지를 가지는 저에너지 공정이다.
- ③ 단차피복성이 매우 우수하다.
- ④ 다양한 특성을 가지는 박막을 원하는 두께로 성장시킬 수 있다.

16. <보기>의 반응식을 통해 생성되는 물질의 특징이 아닌 것은?

<보기>



- ① 요오드포름 반응을 한다.
- ② 무색이고, 악취가 나는 액체이다.
- ③ 산의 촉매하에서 알코올과 축합 반응을 하여 에스테르를 생성한다.
- ④ 산화되면 아세트산이 되고, 환원되면 에탄올이 된다.

17. 불균일계 촉매 반응의 예에 해당하는 것은?

- ① 산화질소 촉매에 의한 이산화황의 산화
- ② 이산화망간 촉매에 의한 칼륨클로레이트의 분해
- ③ 금 촉매에 의한 과산화수소의 분해
- ④ 산 촉매에 의한 에스터의 가수분해

18. 폐수처리공정 중 화학적 산화에 쓰이는 산화제로 옳지 않은 것은?

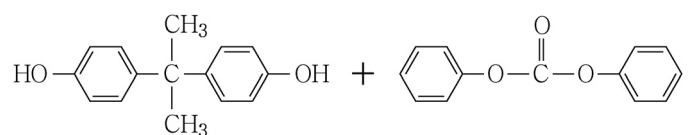
- ① 탄산칼슘
- ② 염소
- ③ 과망간산칼륨
- ④ 오존

19. 감광성 고분자에 이용되는 화학 반응과 설명을 옳게 짝지은 것은?

- ① 가교 - 분자량의 감소
- ② 응답 - 분자량의 증대 또는 가교
- ③ 중합 - 이성질화 등의 가역적인 구조 변화
- ④ 변성 - 분자 구조 일부의 비가역적 변화

20. <보기>의 반응을 통해 합성되는 열가소성 수지는?

<보기>



- ① 폴리에스테르(polyester)
- ② 폴리카보네이트(polycarbonate)
- ③ 폴리아미드(polyamide)
- ④ 폴리페닐렌옥사이드(polyphenyleneoxide)